



## BeeHive204

XTHEMELY FAST UNIVERSAL 4 x 48-PINDRIVE CONCURRENT MULTIPROGRAMMING SYSTEM

● 4つの独立したユニバーサル・プログラミング・モジュール [BeeProg2がベース]が1つのユニット

● 同クラスでは最も小型で高速なギャング・プログラマ 64-Mbit NOR Flashメモリ 9秒以下

1Gbit NANDフラッシュ 70秒以下

各サイトの全てピンが独立した

パワフルなピン・ドライバー回路

● ISPコネクタ経由のイン-サーキット・プログラミング

● 各ピン・ソケットでESDプロテクション

48ピンまでのDIPパッケージはアダプタ不要

● USB2.0(high speed, full speed), 1.1互換





デバイスサポート数 で 54 000 つ 以 上 \*デバイスサポートは随時追加されますので 単しばホームページにてご確認下され

valid for May 2010 see actual information: www.elnec.com Programmer price includes too:

◆ 無償テクニカル・サポート [E-mail]

• 無償ソフトウェア・アップデート[Internet]

●BeeHive204は最小の操作手順で大量の生産プログラミングのために設計 された高速ユニバーサル 4x48-ピン-ドライバー同時マルチプログラミング・ システムです。

テップは理論的に最高速度でプログラムされます。

◆BeeHive204 はBeeProg2プログラマ・ハードウェアをベースとした4つの独立したユニバーサル・プログラミング・モジュールにより構成されています。
例えば、他のプログラミング・モジュール動作中でも他のプログラミング・モジュールでチップを取り替えることが出来ます。

◆ハンズ・フリー操作: 各ソケットは(同時プログラミングモード)非同期に実行
フラミオ

できます。 各プログラミング・モジュールは他のプログラミング・モジュールと独立して いますので、チップが正しくソケットに装着されたのを検知すると同時にプロ

グラムを開始します。 従って、オペレータはチップの取り換えだけに専念出来ます。 使って、オペレータはチッフの取り換えたにけに専る出来ます。 各デバイス・ファミリー特有のモジュール無しで現在、未来のシリコン・テクノ ロジーのすべての種類のプログラマブル・デバイスに対応しています。 従って、パッケージの違いによるアダプタと無償のソフトウェア・アップデート だけで新しいデバイスを使用できますので、コスト軽減になります。 動内蔵イン・サーキット・シリアル・プログラミング(ISP)コネクタを使って、プロ メニュル(ISP) サードットの機能を持って、プログラミング(ISP)コネクタを使って、プログラミング(ISP)コネクタを使って、プログラーは「ISP サードのとなった」

●内蔵インーサーキット・シリアル・プログラミング(ISP)コネクタを使って、プログラマは回路内にISP機能を持っているチップをプログラムすることが出来

●高速なFPGA駆動ハードウェアとプログラマ内部のタイムに厳しいルーチン の実行により高品質、高速プログラムが可能です。

◆BeeHive204はIBM互換PCであればデスクトップでもノートブックでもUSB2.0 ポートでインターフェースを行います。

●静電気防止用ESDリスト・ストラップ接続のためのパナナ・ジャック

## ードウェア

▶FPGA ベース完全コンフィギャラブル[構成可能]48パワフルTTL ビンドライバーがソケットの各ピンに H/L/ブル・アップ/ブル ダウンと読み取り機能を 供給。

高品質、高速回路を持った先進のピンドライバーが、サポートされた全デバ イスのためにオーバーシュートなしで、又は、グラウンド・バウンス無しでシ グナルを供給します。

ピン・ドライバーは1.8Vまで操作できますので、すべての低電圧デバイスを

プログラムすることが出来ます。 ●各プログラミング・モジュールは各デバイスをプログラムする前にデバイス の装着テスト (装着位置の間違いや逆差し)とコンタクト・チェック (ピンとソケ

ットの不完全コンタクト)。 これらの機能は、過電流プロテクション と シグネチャーパイト・チェックにより オペレータの誤操作によるチップのダメージを防ぎます。

●セルフテスト機能で各プログラミング・モジュールの状態を診断することが 出来ます

ロペポッ。 ・内蔵プロテクション回路 がプログラマと環境が原因のプログラムされたチップのダメージ又は、オペレータの失敗からプログラマを守ります。 ZIFソケット、PCとの接続と電源入力を含む全ての入力を15KVまでESDに対するプロテクト

●供給電圧のマージナル・レベルでプログラミングのベリフィケーションを行い ますので、明らかにプログラミングの歩留まりを向上させ、そして、長期のデ タ保持を保証します

●各種 ソケット・コンバータ が PLCC、SOIC、SDIP、PSOP、SSOP、TSOP、TSSOP、QFP、PQFP、TQFP、VQFP、QFN (MLF),SON,BGA,EBGA,VFBGA,UBGA,FTBGA,LOFP,MOFP,HVQFN,QLP,QIP, その他のパッケージをサポートしております。

●プログラム PgłuwMOはマルチ・プログラミング可能なプログラマ上でフルに 同時デバイス・プログラミングするために使用されます。 ●オペレータ・フレンドリーなコントロール・ソフトウェアは使い易い多くのパワフルな機能が組み合わされています。 グラフィック・ユーザー・インターフェースは全ての重要な操作結果を簡単な情報でオペレータに負担を掛けません。 ●プログラマはブルダウン・メニュー、ホット・キー、オンライン・ヘルブが用意された使いやすくて便利なソフトウェアによって操作します。 デバイスの選択はICの種別、メーカー別又は、メーカー名・パーツ番号の頭を入れるだけで選択出来ます。

デバイスの選択はICの種別、メーカー別又は、メーカー名・パーツ番号の頭を入れるだけで選択出来ます。
・標準のデバイス関連コマンド(読み出し、ブランク・チェック、プログラム、ベリファイ、イレース) が分かり易く配置されております。
また、テスト機能(装着テスト、シグネチャ・バイト・チェック)、といくつかのスペシャル機能(オート・インクレメント、プロダクション・モード - チップをソケットに装着後面スタート)が使利になっています。
・
Beeltive 204マルチ・プログラミング・システムを制御するためにプロジェクトーフェイルは任用サルナー

・ファイルが使用されます。 ブロジェクト・ファイルにはユーザー・データ、チップのプログラミング設定情報、チップ構成データ、自動プログラミング・コマンド・シーケンス等を含んで います。

います。
プロジェクト・ファイルは通常は技術により作成され検証されてオペレータに 渡されますので、操作エラーが最小限化されます。 オプションのプロテクティド・モード機能によりプロジェクト・ファイルが予期せ ず変更されることを防ぐようにセットすることが出来ます。 ◆各チップはシリアル番号、コンフィギュレーションとカリブレーション情報の様 なユニークに異なったデータでプログラムすることが出来ます。

# rosis: MOCBFE48CXST [TSOP48] Project file: C:\Pri) moZ8648c3bi-blank.ept

スペシフィケーション (BeeHive204 マルチプログラミング・システム)

●4x ユニバーサル・プログラミング・モジュール (4x 48ピンDIL ZIFソケット) ●USB 2.0 ハイ・スピード 1.1互換 ●入力電圧 100-240VAC/60W 最大 ●操作結果 LED, LEDパワー ●ESDリスト・ストラップ接続のためのパナナ・ジャック グラウンド接 続のためのパナナ・ジャック

ペース・ユニット, DAC

●USB 2.0 ハイスピードポート互換ポート 転送レート 480Mbit/秒 ●FPGAベースIEEE 1284スレーブ・ブリンタ・ボート 転送レート 1MB/秒 ●オン-ボード・インテリジェンス: パワフル・マイクロブロセッサと FPGA ベース・ステー ト・マシーン ●VCCP, VPP1とVPP2のための3つの D/A コンバータ, 立ち上がりと立 下り時間の制御 ●VCCP 範囲 0.8V/1A ● VPP1, VPP2 範囲0.26V/1A ●自動カリ

ーション ● セルフテスト機能 ●電源投入とパラレル接続時のサージとESDに対 するプロテクション・ソケット・ピン・ドライバー

ZFソケット、ピン・ドライバー

●1.8V~25Vまで選択可能なアナログ・ピンドライバー出力レベル ●電流制限、過電流シャットダウン、不良電圧シャットダウン

●ソケットの各ピンでのESD ブロテクション(IEC1000-4-2-15kV air, 8kV contact) ●連続テスト: 各ピンは各プログラミング操作の前にテストされます。

●20ピン・オス・タイプ \*ミス装着ロック付き ●5TTL ピンドライバー, H, L, CLK, ブルーアップ, ブルーダウン供給; vel H は 1.8V ~ 5V まで(低電圧を含む)デバイス選択可能

●1x VCCP 電圧 (範囲 2V\_7V/100mA), ピン1, 3に対応

●ソース/シンク能力と電圧センスの両方でのプログラム・チップ電圧(VCCP) ●1x VPP 電圧 (範囲 ZV.28V/50mA), ピン 23.4,6.8,10に対応

●ターゲット・システム供給電圧 (範囲 2V\_6V/250mA)

●ソケットの各ピンでのESD プロテクション(IEC1000-4-2: 15kV air, 8kV contact)

## サポート・デバイス

ットでのサポート・デバイス ●EPROM: NMOS/CMOS, 2708\*, 27xxx and 27Cxxxシリーズ, 8/16ビッ ト・データ幅、LVシリーズ ●EEPROM: NMOS/OMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxxシリーズ, 8/16ピット・データ幅 ●Flash EPROM: 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29Fxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxxシリーズ, Samsung 's K8Fxxxx, K8Cxxxx, K8Sxxxx, K8Pxxxxシリーズ, 256Kbit~ 1Gbit, 8/16ビット・データ幅、LVシリーズ ●シリアルE(E)PROM: 11LCxxx, 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 45Dxxx, 59Cxxx, 25Fxxx, 25Bxxx, 25Dxxx, 25Pxxx, 25Qxxx, 85xxx, 93Cxxx, NVM3060, MDAxxxシリーズ, XC18Vxxx, EPCxxx, EPCSxxx, AT17xxx, AT18Fxxx, 37LVxx ●1-Wire E(E)PROM: DS1xxx, DS2xxx ●PROM: AMD, Harris, National, Philips/Signetics, Tesla, TI ●NVRAM: Dallas DSxxx, SGS/Inmos MKxxx, SIMTEK STKxxx, XICOR 2xxx, ZMD U63xシリーズ ●FRAM: Ramtron ●MRAM: Everspin MRxxxxx8x ●PLD Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX7000AE, MAX II/G/Z ●PLD Lattice: ispGAL22V10x, ispLSI1xxx, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxx, ispLSI2xxxA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL LC4xxxB/C/V/ZC/ZE, M4-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/ M4LV-xx/xx, ispCLOCK, Power Manager/II, ProcessorPM ●PLD: Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II ●その他のPLD: SPLD/CPLDシリーズ: AML Atmel AMD-Vantis, Gould, Cypress, ICT, Lattice, NS, Philips, STM, VLSI, TI
●FPGA: Actel: ProASIC3, IGLOO, Fusion ●FPGA: Lattice: MachXO, ● PFGR: Actel: ProAsics, IsLOU, Fusion ● PFGR: Lattice: MachAU, LatticeXP, ispXPGA ● FPGA: Xilinx: Spartan-3AN ● NAND FLASH: Samsung K9xxx, Hynix HY27xxx, Toshiba TC58xxx, Micron MT29Fxxx, Spansion S30Mxxx, Numonyx(ex.STM[ex.SGS Thomson]) NANDxxx ● LBA-NAND: Toshiba THGVNxxx ● mDOC H3:

SanDisk(ex.MーSystems) SDED5xxx, SDED7xxx, MD2533xxx, MD2534xxx, Hynix HY23xxx ●マルチーチップ・デバイス: NAND+RAM, NOR+RAM, NOR+NOR+RAM, NAND+NOR+RAM ●Clocks: TI(TMS), Cypress ●スペシャル・チップ: Atmel Tire Pressure Monitoring ATA6285N, ATA6286N, PWM controllers: Zilker Labs, Analog Devides, Gamma buffers: TI, Maxim... ●MCU 48シリーズ: 87×41, 87×42, 87×48, 87x49, 87x50シリーズ ●MCU 51シリーズ: 87xx, 87Cxxx, 87LVxx, 89Cxxx, 89Sxxx, 89Fxxx, 89LVxxx, 89LSxxx, 89LPxxx, 89Exxx, 89Lxxx, 全メーカー, Philips LPCシリーズ ●MCU Intel 196シリーズ: 87C196 KB/KC/KD/KT/KR/... ●MCU Atmel ARM7: AT91SAM7Sxx,

AT91SAM7Lxx, AT91SAM7Xxx, AT91SAM7XCxx, AT91SAM7SExxシリーズ; ARM9: AT91SAM9xxxシリーズ; ARM Cortex-M3: AT91SAM3Uxxxシリーズ ●MCU Atmel AVR 8bit/16bit: AT90Sxxxx AT90pwm, AT90can, AT90usb, ATtiny, ATmegaシリーズ ●MCU Atmel AVR32: AT32UC3xxxx ●MCU Chipcon(TI): CC11xx, CC24xx, CC25xx シリーズ ●MCU Coreriver: Atom1.0, MiDAS1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0シ リーズ ●MCU Cypress: CY7Cxxxxx、CY8Cxxxxx ●MCU ELAN: EM78Pxxx ●MCU Infineor(Siemens): XC800, C500, XC166, C166シリ

ーズ ●MCU MDT 1xxx and 2xxxシリーズ ●MCU Microchip PICmicr PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16xxx, PIC17Cxxx, PIC18xxx, PIC24xxx, dsPIC, PIC32xxxシリーズ ●MCU Motorola/Freescale: HC05, HC08, HC11, HC12, HCS08, RS08, S12, S12X, MC56F, MCF51, MCF52シリー

HCTI, HCS08, HS08, HS08, ST2, ST2X, MC99F, MCFS1, MCFS2シリーズ

●MCU National: COP8xxxシリーズ ●MCU NEC: uPD70Fxxx, uPD78Fxxxシリーズ ●MCU Novatek: NT68xxxシリーズ

●MCU Nuvoton(Winbond): N79xxx, W77xxx, W78xxx, W79xxx, W83xxx

シリーズ ●MCU NXP ARM Cortex-M3: LPC13xx, LPC17xxシリーズ ●MCU Philips(NXP) UOCシリーズ: UOCIII, UOC-TOP, UOC-Fighterシ リーズ ●MCU Philips(NXP) ARM7: LPC2xxx, PCD807xx, SAF7780xxx シリーズ ●MCU Scenix(Ubicom): SXxxxシリーズ ●MCU Renesas: R8C/Tinyシリーズ ●MCU SGS-Thomson: ST6xx, ST7xx, ST10xx, STR7xxシリーズ ●MCU SyncMOS: SM59xxx, SM73xxx, SM79xxx, SM89xxxシリーズ ●MCUとブログラマブル・システム・メモリ STMicroelectronics: uPSD, PSDシリーズ ●MCU STM: ST6xx, ST7xx,

ST10xx, STR7xx, STR9xx, STM32Fxx, STM8A/S/Lシリーズ ●MCU Silicon Laboratories(Cygnal): C8051シリーズ ●MCU Texas Instruments: MSP430, MSC12xxシリーズ, TMS320Fシリーズ ●MCU Texas Instruments(exLuminary Micro): LM3Sxxxx, LM3Sxxxxシ

リーズ ●MCU ZILOG: Z86/Z89xxx and Z8Fxxxx, Z8FMCxxxxx, Z16Fxxxx, ZGP323xxxxxx, ZLF645xxxxxxx, ZLP12840xxxxx, ZLP323xxxxxxシリーズ ●その他のMCU: EM Microelectronic, Fujitsu,

Goal Semiconductor, Hitachi, Holtek, Novatek, Macronix, Princeton, Winbond, Samsung, Toshiba, Mitsubishi, Realtek, M-Square, ASP, Coreriver, Gencore, EXODUS Microelectronic, Megawin, Syntek, Topro. TinyARM, VersaChips, SunplusIT, Nordic, M-Square, QIXIN, Signetic, Tekmos, Weltrend, Amic, Cyrod Technologies, Ember, Ramtron, Nordic

Semiconductor, Samsung.

ISPコネクターでのサポート・デバイス ●シリアル E(E)PROM: IICシリーズ, MWシリーズ, SPIシリーズ, KEELOOシリーズ, PLD コンフィギュレーション・メモリ, UNI/Oシリーズ
●1-Wire E(E)PROM: DS1xxx, Ds2xxx ●シリアル・フラッシュ: スタンダ ードSPI(25xxx), データ・フラッシュ(AT45Dxxx, AT26Dxxx) ●MCU Atmel: AT89Sxxx, AT90pwm, AT90can, AT90usb, AT90Sxxxx, ATtiny, ATmega, ATxmega, AT89LSxxx, AT89LPxxx ●MCU Atmel AVR32: AT32UC3xxxx ●MCU Chipcon(TI): CC11xx, CC24xx, CC25xxシリーズ ●MCU Cypress: CY8C2xxxx ●MCU Elan: EM78Pxxx, EM6xxxシリーズ ●MCU EM Microelectronic: 4 and 8 bitシリーズ ●MCU Microchip PICmicro: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16xxx, PIC17xxx, PIC18xxx, PIC24xxx, dsPIC, PIC32xxxシリーズ ●MCU Mitsubishi: M16C ●MCU Motorola/Freescale: HC08(both 5-wire, All-wire), HC11, HC12, HCS08, S12, S12X, MCF52シリーズ ●MCU Nodic Semiconductor: nRF24xxx MCU NEC: uPD7xxxシリーズ ●MCU Philips(NXP): LPC1xxx, LPC2xxx、LPCxxシリーズ、89xxxシリーズ ●MCU Renesas: R8C/Tinyシリーズ ●MCU Realtek, M-Square ●MCU Scenix(Ubicom): SXxxxシリーズ ●MCU STM: STR7xx, STR7xx, STR9xx, STM32Fxx, STM8A/S/L シリーズ ●MCU Silicon Laboratories(Cygnal): C8051シリーズ ●MCUと プログラマブル・システム・メモリ STMicroelectronics: uPSD, PSDシリー ズ ●MCU TI: MSP430(JTAGとBSLシリーズ), MSC 12xxxシリーズ ●MCU ZILOG: Z8Fxxxxx、Z8FMCxxxxx、Z16Fxxxxシリーズ、ZLF645x0xx ●各種PLD(Jam/VME/SVF/STAPL/... Player/JTAGサポートを含む ):Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX 9000, MAX II/G/Z Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRun XPLA3, CoolRunner-II OPLD Lattice: ispGAL22xV10x, ispLS[1xxxEA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, M4-xx/xx, M4LV-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, LC4xxxB/C/V/ZC/ZE,

ICパッケージ・サポート

●デフォルトのソケットでDIPのすべてのデバイスをサポート

●その他のパッケージをサポート DIP, SDIP, PLCC, JLCC, SOIC, SOP, PSOP, SSOP, TSOP, TSOPIL TSSOP, QFP, PQFP, TQFP, VQFP, QFN (MLF), SON, BGA. EBGA, FBGA, VFBGA, UBGA, FTBGA, LAP, CSP, SCSP その他.

ispCLOCK, Power Manager/II, ProcessorPM ●FPGA: Actel: ProASIC3, IGLOO, Fusion ●FPGA: Lattice: MachXO, LatticeXP, ispXPGA

はオプソルート部品ですので、プログラミングにはオプションのソケット・コンバータが必要です。 すべてのサポート・デバイスはデバイス・リストをご覧下さい。

ユニバーサル・アダプタで48ピンまでのDP以外のパッケージをサポート●プログラマはサードパーティのアダプタとも互換になっております。

### ソフトウェア・アルゴリズム

●アルゴリズム: ICマニュファクチャーラ承認又は、認定の アルゴリズムのみを使用。 カスタム・アルゴリズムも追加 費用で利用出来ます。 ●アルゴリズム・アップデート: ソフトウエアのアップデートは 約2週間に1度, フリー

手ャージ

●メイン機能: ヒストリー改訂, セッション・ロギング, オン-ライン・ヘルプ, デバイスと アルゴリズム情報

## デバイス操作

●標準○デバイス・タイプ、デバイス・メーカー又は、パーツ名のストリングによるインテリジェ ント・デバイス選択 OEPROM/Flash EPROMの自動 IDベース選択 Oブランク・チェ ック、リード、ベリファイ 〇プログラム 〇イレース 〇コンフィギュレーションとセキュリ ティ・ビット・プログラム 〇不正ビット・テスト 〇チェックサム Jani標準テストとプログラ ミング言語(STAPL), JEDEO標準 ○JESD-71インタープリット 〇VMEファイル(SVFフ ァイルの圧縮パイナリ・パリエーション) 〇インターブリット ●セキュリティ

〇チップ装着テスト、逆差し装着チェック 〇コンタクト・チェック 〇D バイト・チェック

〇プロダクション・モード(デバイス装着後直ちに自動スタート) 〇自動デバイス・シリ アル番号インクレメント 〇統計 〇カウントーダウン・モード

バッファ操作

●ビュー/編集、検索/置き換え ●フィル/コピー、移動、バイト・スワップ、ワード /dword スプリット ●チェックサム (バイト、ワード) ●印刷

ファイル・ロード/ヤーブ

●プログラマはPC制御ですので、ダウンロード時間はありません ●自動ファイル・ タイプ駅機

サポート・ファイル形式

●HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S-record, MOS, Exormax, Tektronix, ASCII-SPACE-HEX, ASCII HEX

Altera POF, JEDEC (ver. 3.0.A), eg. from ABEL, CUPL, PALASM, TANGO PLD.

OrCAD PLD, PLD Designer ISDATA, etc.

JAM (JEDEC STAPL Format), JBC (Jam STAPL Byte Code), STAPL (STAPL File)

JEDEC standard JESD-71

●VME(ispVME file VME2.0/VME3.0)

## 必要環境

lows 2000/XP/2003/XP64 (XP推奨) PC Pentium 4 1.3GHz(2GHz推奨) 256MB RAM (512MB推奨) 50MB空き容量 USB#(−)-

供給管圧 AC100-240V 最大 1.2A. 電量消費 最大 60W アクティブ 寸法 506x213x86mm(19.9x8.4x3.4inch) 重ぶ他のアダプターの除く) 4.8kg (10.58 lb) 操作/保管温度 5°C~40°C (41°F~104°F)

操作/保管温度 20%\_80% 非結點

local dealer: